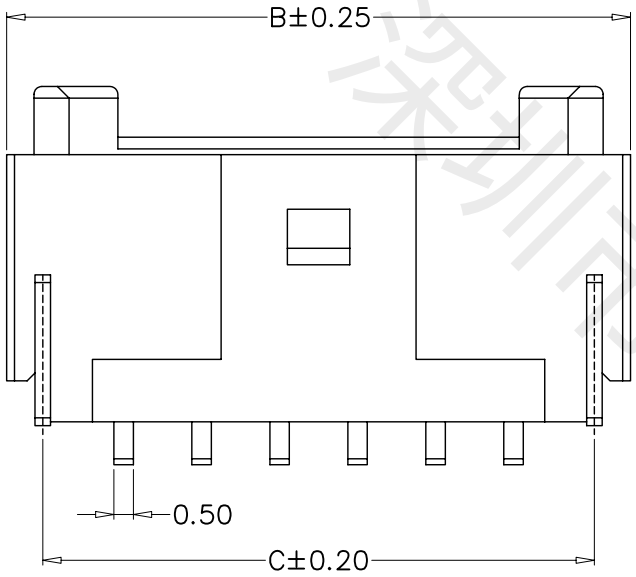
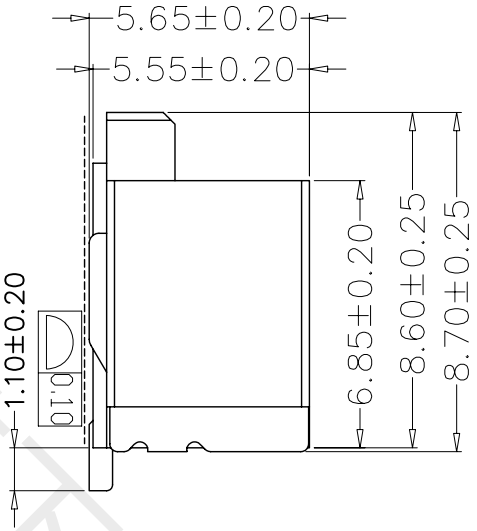
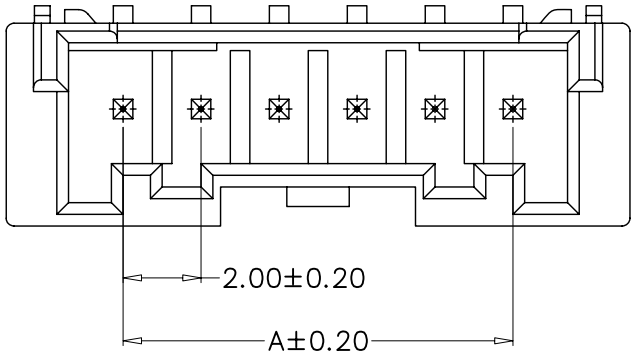
版本 REV.	日 期 DATE	ECN NO.	变更内容 DESCRIPTION	制图 DRAWN

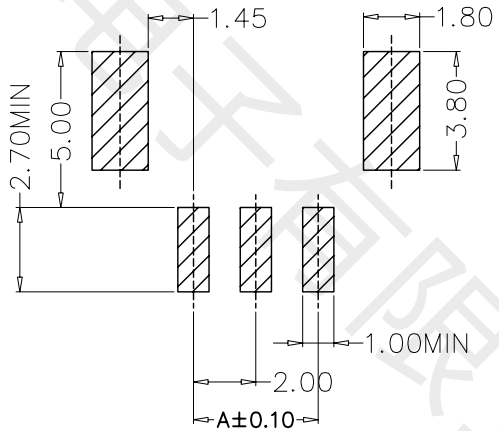




SPECIFICATIONS

1、Current Rating：3A AC，DC
2、Voltage Rating：300V AC，DC
3、Temperatuer Range：-25℃～+85℃
4、Contact Resistance：20mΩ Max
5、Insulation Resistance：1000MΩ Min
6、Withstanding Voltang：800V AC/minute
7、Material:Wafer Nylon6T,UL94V-0
PIN Brass Tin-plated
Solder tab Brass Tin-plated





PCB LAYOUT

编 号	尺寸（mm）	
	A	B
A2021-1-02AWB	2.00	8.00
A2021-1-03AWB	4.00	10.00
A2021-1-04AWB	6.00	12.00
A2021-1-05AWB	8.00	14.00
A2021-1-06AWB	10.00	16.00
A2021-1-07AWB	12.00	18.00
A2021-1-08AWB	14.00	20.00
A2021-1-09AWB	16.00	22.00
A2021-1-10AWB	18.00	24.00
A2021-1-11AWB	20.00	26.00
A2021-1-12AWB	22.00	28.00
A2021-1-15AWB	28.00	34.00

GENERL TOLERANCE	
X.±0.25	X.°±2°
.X±0.20	.X°±1°
.XX±0.15	.XX°±0.5°
.XXX±0.10	.XXX°±0.5°

制 图 DRAWING	黄彬 2021.8.25	料 号 PART NO	HX SM03B-PASS-TB	版 本 REV.	A
审 核 CHECK	张伟 2021.8.25	品 名 TITLE	PAE卧贴	页 次 SHEET	1/1
核 准 APPROVAL	罗小春 2021.8.25	客户料号 CUTM NO			
单 位 UNITS	MM	比 例 SCALE	1:1		

韩下 HANXIA 深圳市韩下电子有限公司

深圳市韩下电子有限公司

深圳市韩下电子有限公司
Shenzhen Hanxia Electronic Co., Ltd
Tel: 0755-33819206 Fax: 0755-27597491

承 认 书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 户 Customer：

产品名称 Project： 针座

规格型号 Part No： HX SM03B-PASS-TB

贵公司承认印 Approal slgnatures

料 号/Part No.	签 章/Signatures

日期 Date:

拟制/Drawn	黄彬	深圳市韩下电子有限公司 工程专用章
审核/Check	张伟	
批准/Approved	罗小春	

深圳市韩下电子有限公司

深圳市韩下电子有限公司

1、 SCOPE: (适用范围)

1.1 This specification covers production and inspection of Connector.

本规范内容适用于本公司普通系列型条形连接器（针座）产品的生产与检验.

2、 USE CONDITION: (使用条件)

2.1 Ambient temperature Range:-25℃～+85℃

环境温度：-25℃～+85℃

2.2 Applicable PC board thickness:1.2~1.6mm

适用 PC 板厚度：1.2~1.6 mm

3、 Appearance and Dimension:（外观及尺寸）

3.1 Appearance:Product surface without defect、dirt、crack、and mechanical damang, Contact without rust,plating not oxided and not peeled.

产品表面不应有对制品有害的缺陷、污垢、裂痕及机械损伤；接触件无锈蚀、镀层氧化、脱落等现象.

3.2 Dimension:According to drawings

外形尺寸：依照附图

3.3 Exchangable:Exchangable with same specification products.

互换性：相同规格应能互换

4、Material:

材 料 （以图纸为准）

P/N 零件名称	Type 类 型	Material 材 料	Finish 表面处理	Expiain 说 明
Terminal 端子	Contact 插 簧	Phosphor bronze 锡青磷铜 厚 0.15mm	Tin Plating:3~4μm 镀锡：3~4μm	RoHS Comp liant
Housing 孔 座	Plastic 塑 壳	Nylon66 UL94V-0	Color:White 颜色：白色	
OpeningWafer 开口针座	Contact 插 针	Phosphor bronze 锡青磷铜 厚 0.30mm	Tin Plating:3~4μm 镀锡：3~4μm	
	Plastic 塑 壳	Nylon46 UL94V-0	Color: Beige 颜色：米色	
Lips Wafer 闭口针座	Contact 插 针	Phosphor bronze 锡青磷铜 厚 0.30mm	Gold Plating:3~4μ〃m 镀金：3~4μ〃m	
	Plastic 塑 壳	PBT UL94V-0	Color: White 颜色：白色	
Tiepian Wafer 卧贴针座 立贴针座	Contact 插 针	Phosphor bronze 锡青磷铜 厚 0.30mm	Tin Plating:3~4μm 镀锡：3~4μm	
	Solder tabs 焊护耳	Phosphor bronze 锡青磷铜 厚 0.25mm	Tin Plating:3~4μm 镀锡：3~4μm	
	Plastic 塑 壳	Nylon46 UL94V-0	Color: Beige 颜色：米色	

深圳市韩下电子有限公司

5、Electriacl Performance:
电 气 性 能

N O . 序号	Ltem 项目	Requirement 技术要求
5.1	Voltage Rated 额定电压	300V AC DC
5.2	Current Rated 额定电流	3A AC DC
5.3	Contact Resistance 接触电阻	≤20 mΩ
5.4	Insulation Resistance 绝触电阻	≥1000MΩ
5.5	Dielectric Strength 耐 压	≥800V AC/minute

6、Mechanical Performance:
机 械 性 能

N0. 序号	Ltem 项 目	Requirement 技术要求
6.1	Male contact Retention force PIN 针固定力	≥15N per pin
6.2	Female contactRetention force 端子固定力	≥15N per pin
6.3	Plug-in force 插入力	≤5N per pin
6.4	Plug-out force 拔出力	≥0.5N per pin

7、Endurance Characteristics:
环 境 性 能

N0. 序号	Ltem 项 目	Requirement 技术要求
7. 1	Soldering rest 可焊性	Time:2.5±0.5S 时间：2.5±0.5S Temperature:260±5℃ 温度：260±5℃ Area of Soldering: ≥95% 焊锡面积：≥95%
7. 2	Resistance to soldering Heat 耐焊接热	Time:5±1S 时间:5±1S Temperature:260±5℃ 温度：260±5℃ Appearance:NO Damage 外观：无损坏

7.3	Heat test 耐热性	Time:96h 时间：96 小时 Temperature:+85±3℃ 温度：+85±3℃ Appearance:NO Damage 外观：无损坏 Contact resistance: ≤20 mΩ 接触电阻：≤20 mΩ
7.4	Cold test 耐冷性	Time:48h 时间：48 小时 Temperature:-25±3℃ 温度：-25±3℃ Appearance:NO Damage 外观：无损坏 Contact resistance:≤20 mΩ 接触电阻：≤20 mΩ
7.5	Temperature Cycling 温度循环	Low temperature:-25±3℃ 低温：-25±3℃ High temperature:85±3℃ 高温：85±3℃ For 5 cycles. test after keeping in Normal Condition for 30 min. 5 次循环后，放置在正常环境中 30 分钟，在进行测试 Appearance: NO Damage 外观：无损坏 Contact resistance: ≤20 mΩ 接触电阻：≤20mΩ
7.6	lnvariab lenes humidity 恒定湿热	Temperature:60±2℃ 温度：60±2℃ Relative humidity:90%-96% RH 相对湿度：90%-96% RH Tim:96h 时间：96 小时 Appearance:NO Damage 外观：无损坏 Contact resistance: ≤20 mΩ 接触电阻：≤20 mΩ lnsulation Resistance: ≥100MΩ 绝缘电阻：≥100 MΩ
7.7	Salt Spray 盐雾试验	Salt concentration: 5±1% 浓度：5±1% Temperature:35±2℃ 温度：35±2℃ Tim:16±2h 时间：16±2 小时 After salt is removed by running wafer and A drop is removed ,it is measured. 把试验样品从试验箱顶悬挂下来，采用浓度（5±1）%的 氯化钠溶液，连续雾化 16 小时，试验后用流动的蒸馏水 轻轻洗去表面沉积物，在常温常驻湿条件下恢复 1-2 小时,外观无损伤 Appearance:NO Damage 外观：无损坏 Contact resistance: ≤20 mΩ 接触电阻：≤20 mΩ

深圳市韩下电子有限公司